

ハイパルスキャパシタ AFV/AFCシリーズ

安全

安心

安定

安全 ..外装ケース、充填樹脂の**二重構造**!!

安心 ..**RoHS対応**による万全な環境対応!!

安定 ..基板実装時の取り付け**安定性良好**!!

(平面ケース採用により)



AFVシリーズ **インバータ、サーボアンプや各種電源に多数ご採用実績あり!!**

特長

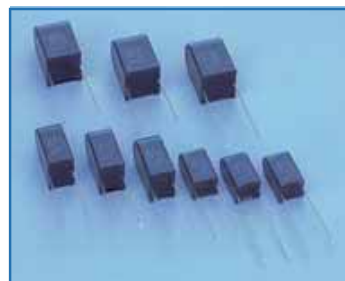
★幅狭構造により基板実装面積を縮小できます。
(従来品比率30%縮小)

★製品頭頂部がR形となっている為、
密集実装でも通風効果があります。

定格

・450VDC-0.47~2.2 μ F

・630VDC-0.47~2.2 μ F



AFCシリーズ **薄型テレビ、家庭用ゲーム機、パソコンや各種家電製品にうってつけ!!**

特長

★薄膜フィルム使用により、ディップ形状と同レベルの
小型形状を実現しました。

★低損失タイプの為、低発熱です。

★樹脂ケース構造の為、基板実装時の
安定性があります。

定格

・450VDC-0.47~4.7 μ F

